# **ACCRETECH** 東京精密

# 2025年度 (2026年3月期) 第2四半期決算説明会

2025/11/04

#### 株式会社東京精密

代表取締役社長CEO木村 龍一取締役 半導体社 執行役員カンパニー長伯耆田 貴浩計測社 執行役員カンパニー長石川 一政執行役員常務 CFO小泉 公人

- 将来の事象に係わる記述に関する注意: 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界 ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- 用語について:注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
  記入データについて:記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

### エグゼクティブサマリー

### 2025年度上期 業績

- ・ 売上高は771億円(前年同期比+8%, 上期既往ピーク)、営業増益の着地
- 半導体で、期ずれを想定したHBM向け案件の受注を獲得
- ・ 特別損失を計上した結果、純利益は96億円(減益)

### 下期 事業環境

- 半導体は、引き続きHPC関連・中国向けハイエンド需要に期待
- ・ 計測では航空宇宙・防衛関連の需要に期待

### 2025年度通期 業績予想

- ・ 上期受注高が想定を上振れたことを主因に、売上高予想 +50億円修正
- 研究開発費・設備投資計画も変更
- ・ 年間配当予想を変更 (214円/株 → 222円/株)

## 2025年度 上期 連結業績

売上高・各利益(純利益除く)・受注高 前年同期比で増加。特別損失(製品不具合対策費)21億円を計上

			_			
全社業績(信	意円)	2024年度上期	2024年度下期	2025年度上期	前半期比	前年同期比
受注高		711	745	806	+8%	+13%
売上高		714	791	771	-3%	+8%
営業利益		134	163	147	-10%	+10%
(利益率)		(19%)	(21%)	(19%)	-2pt	+0pt
経常利益		132	168	150	-11%	+14%
当期純利益		136	121	96	-20%	-29%
研究開発費	·	51	53	55	+4%	+10%
設備投資		40	63	69	+10%	+74%
`` / / 1						
減価償却費	!	25	26	27	+1%	+8%
<b>減価償却質</b> セグメント		25 2024年度上期	2024年度下期	27 2025年度上期		
		-				
	別業績	2024年度上期	2024年度下期	2025年度上期	前半期比	前年同期比
セグメント	別業績 受注高	<b>2024</b> 年度上期 517	<b>2024</b> 年度下期 560	2025年度上期 613	前半期比 +10%	前年同期比 +19%
セグメント 半導体	別業績 受注高 売上高	<b>2024</b> 年度上期 517 543	<b>2024</b> 年度下期 560 592	2025年度上期 613 594	前半期比 +10% +0%	前年同期比 +19% +9%
セグメント 半導体	別業績 受注高 売上高 営業利益	<b>2024</b> 年度上期 517 543 111	<b>2024年度下期</b> 560 592 132	2025年度上期 613 594 123	前半期比 +10% +0% -6%	前年同期比 +19% +9% +11%
セグメント 半導体 製造装置	別業績 受注高 売上高 営業利益 (利益率)	2024年度上期 517 543 111 (21%)	2024年度下期 560 592 132 (22%)	2025年度上期 613 594 123 (21%)	前半期比 +10% +0% -6% -2pt	前年同期比 +19% +9% +11% +0pt
セグメント 半導体	別業績 受注高 売上高 営業利益 (利益率) 受注高	2024年度上期 517 543 111 (21%) 194	2024年度下期 560 592 132 (22%) 185	2025年度上期 613 594 123 (21%) 193	前半期比 +10% +0% -6% -2pt +4%	前年同期比 +19% +9% +11% +0pt -1%
セグメント 半導体 製造装置	別業績 受注高 売上高 営業利益 (利益率) 受注高 売上高	2024年度上期 517 543 111 (21%) 194 171	2024年度下期 560 592 132 (22%) 185 199	2025年度上期 613 594 123 (21%) 193 177	前半期比 +10% +0% -6% -2pt +4% -11%	前年同期比 +19% +9% +11% +0pt -1% +3%

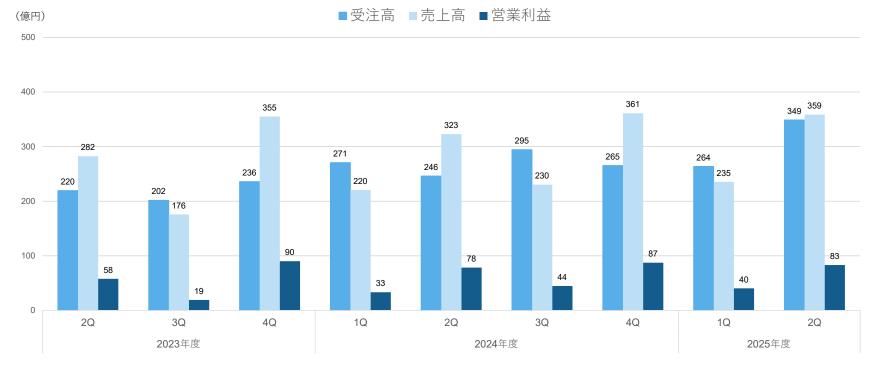
# 2025年度 第2四半期 連結業績

売上高・利益(純利益除く)・受注高 それぞれ前年同期比・前四半期比で増加

全社業績(億	語円)	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	2025-2Q	前四半期比	前年同期比
受注高		374	337	392	353	359	447	+25%	+33%
売上高		296	418	317	474	309	462	+50%	+10%
営業利益		41	93	57	106	46	101	+121%	+9%
(利益率)		(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	(15%)	(22%)	+7pt	+0pt
経常利益		43	88	66	101	45	105	+136%	+19%
当期純利益		36	100	46	75	32	64	+98%	-36%
研究開発費		23	28	25	28	25	30	+22%	+10%
設備投資		28	12	24	39	25	44	+76%	+274%
減価償却費		12	13	13	13	12	14	+16%	+13%
セグメント	別業績	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	2025-2Q	前四半期比	前年同期比
	受注高	271	246	295	265	264	349	+32%	+42%
半導体	売上高	220	222	000	004	005	050	. 500/	+11%
T TO IT	JU-1~3	220	323	230	361	235	359	+52%	<b>▼</b> 1170
製造装置	営業利益	33	78	44	361 87	40	83	+52%	
									+6%
	営業利益	33	78	44	87	40	83	+106%	+6%
製造装置	営業利益 (利益率)	33 (15%)	78 (24%)	44 (19%)	87 (24%)	40 (17%)	83 (23%)	+106% +6pt	+6% -1pt +8%
	営業利益 (利益率) 受注高	33 (15%) 103	78 (24%) 91	44 (19%) 98	87 (24%) 87	40 (17%) 95	83 (23%) 98	+106% +6pt +3%	+6% -1pt

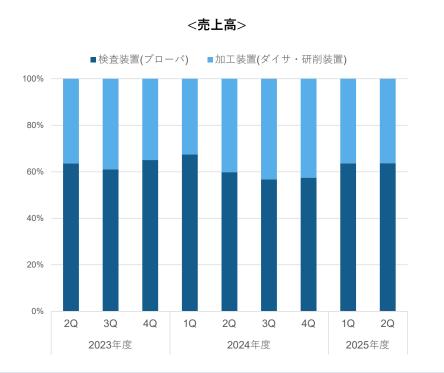
### 半導体製造装置セグメント 業績推移

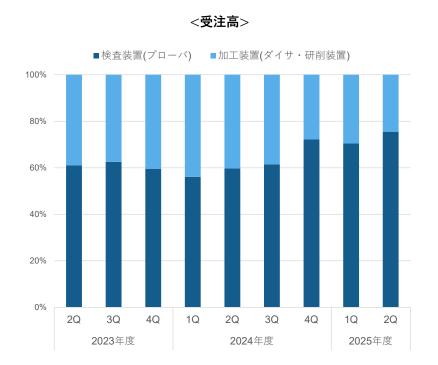
第2四半期の受注高は、期ずれを見込んだHBM案件を獲得できたことで、想定を大幅に上振れ 売上高は、台風の影響などの要因を受け、想定をやや下振れ



# 半導体製造装置セグメント 製品別構成比

受注では、HBM向け受注を主因に、検査装置(プローバ)の構成比率が増加

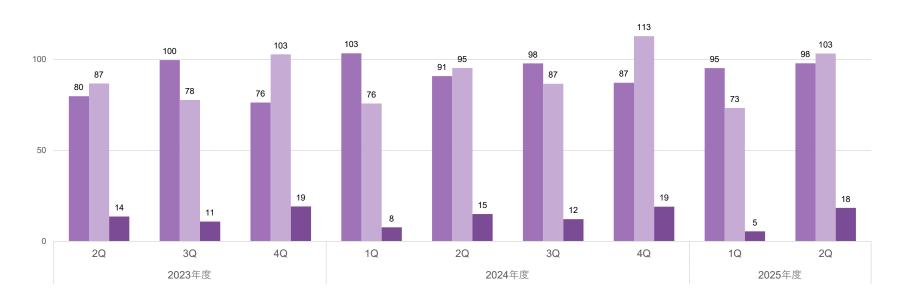




## 計測機器セグメント 業績推移

第2四半期の受注高は概ね想定内の着地(更新投資、航空宇宙・防衛関連需要が底堅く推移) 売上高は、概ね想定並みの着地

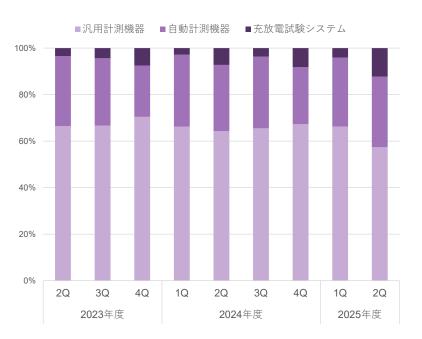
(億円) ■受注高 ■売上高 ■営業利益



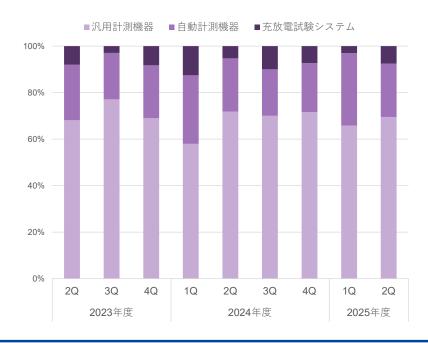
## 計測機器セグメント 製品別構成比

第2四半期は受注・売上ともに特筆すべき変化はない

#### <売上高>



#### <受注高>



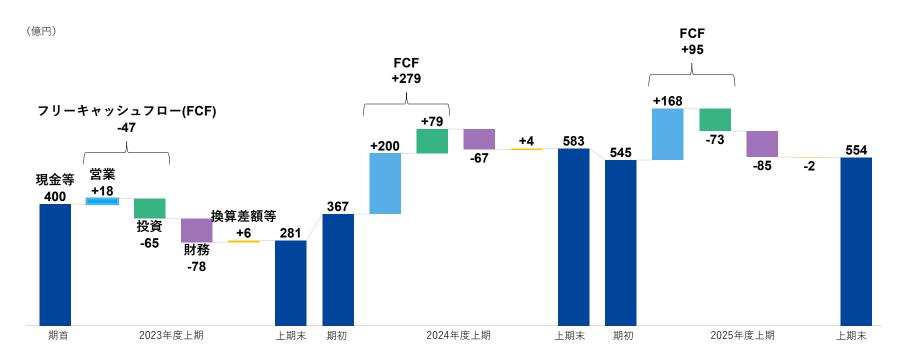
# 貸借対照表

#### 固定資産が増加、売上債権が減少し、総資産は前期末比でほぼ横ばい



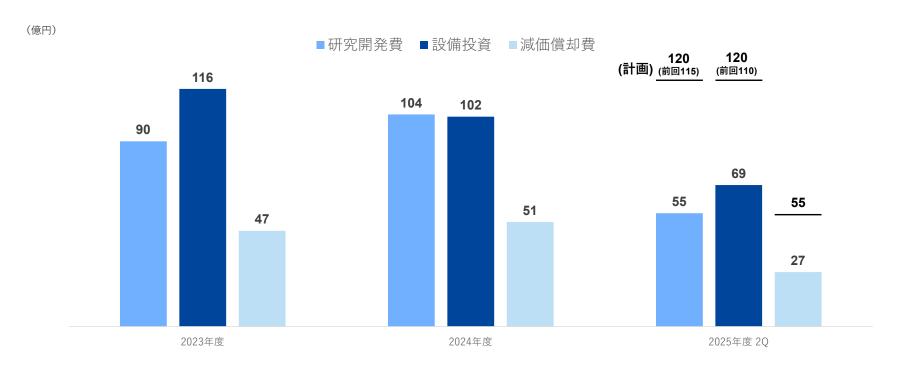
### キャッシュフロー

#### 利益の計上を主因にFCFはプラス



## 研究開発費・設備投資・減価償却費

第2四半期までは概ね計画線の推移。研究開発費・設備投資計画を変更



### 2025年度通期業績予想の前提(青字:11月変更)

#### 売上・営業利益

半導体: 引き続き 生成AIを含むHPC案件の売上が貢献、上期受注高上振れにより8月計画比で増収を想定

● 生成AIを含むHPC: 売上高・利益に占める割合は増加 (4割程度)

● グローバルOSAT:HPC向けプローバの出荷増加を想定

● 中国需要:受注済案件の出荷・据付が計画通り続く

● HBMを除くメモリ:下期の出荷増加を想定

計測:高水準を維持、下期は特に航空宇宙・防衛関連が堅調

利益:引き続き 部材調達価格・経費等の上昇の影響を受ける

#### 受注動向

半導体: HPC・中国ハイエンド向け需要が継続

● 生成AIを含むHPC: HBM、ロジック向け共に上期並みの水準を想定

● グローバルOSAT:稼働率は回復傾向が続く

● 中国需要: HPCを含むハイエンド需要が継続すると想定

● HBMを除くメモリ:引合の増加を期待

計測:引き続き更新投資や充放電試験システムに加え、航空宇宙・防衛などの事業機会を捉える

### 2025年度通期業績予想

2025年8月4日に公表した通期業績予想・配当予想を修正

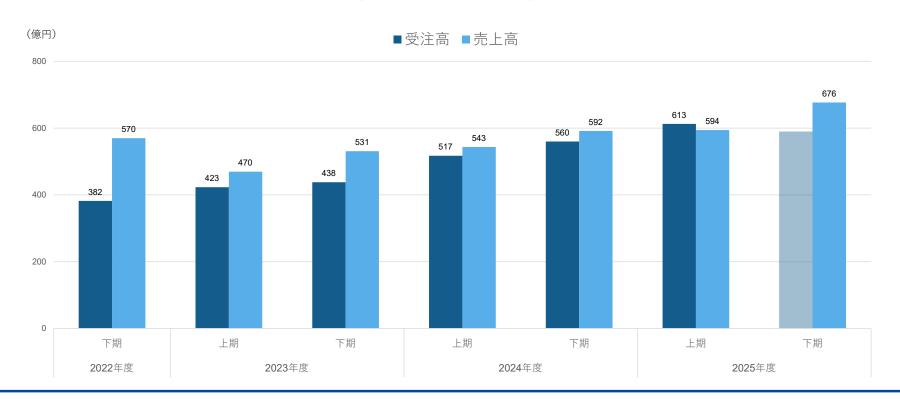
売上高・営業利益・経常利益は、半導体の受注上振れを主因に上方修正、純利益は特別損失を主因に下方修正 配当予想は、特別損失の影響を控除したものとして修正

前提為替レートは140円/ドルを据え置き (為替変動影響は軽微:円建て比率高)

全社業績(億円)	2024年度上期	2024年度下期	2024年度通期	2025年度上期	2025年度下期予	2025年度通期予	前回予想比(通期)	前期比(通期)
受注高	711	745	1,456	806	-	-	-	
売上高	714	791	1,505	771	869	1,640	+50	+9%
営業利益	134	163	297	147	168	315	+5	+6%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(19%)	(19%)	(19%)	±0pt	-0pt
経常利益	132	168	299	150	165	315	+5	+5%
当期純利益	136	121	256	96	109	205	-12	-20%
研究開発費	51	53	104	55	65	120	+5	+16%
設備投資	40	63	102	69	51	120	+10	+17%
減価償却費	25	26	51	27	28	55	±0	+8%
セグメント売上高	2024年度上期	2024年度下期	2024年度通期	2025年度上期	2025年度下期予	2025年度通期予	前回予想比(通期)	前期比(通期)
半導体製造装置	543	592	1,135	594	676	1,270	+50	+12%
計測機器	171	199	371	177	193	370	±0	-0%
1株配当(円)	114円	139円	253円	111円	111円	222円	+8円	-31円

## 半導体製造装置セグメント- 売上・受注高 半期見込

2025年度下期受注高は前年同期比で微増を想定 (上期からの反動減もあり)



## 計測機器セグメント - 売上・受注高 半期見込

2025年度下期受注高は前年同期比横ばいを想定





質疑応答 / Q&A

# Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

			会計期間 Fis	and Voor	- '	フラントリンと、		o o g	四半期 6	Juartor			
(-	百万円)								四半期(	quarter			
Mi	llion Yen	. 2022年 2023年 2024	2024年 3月期	∓ 2025年 3月期 ·	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3				
		FY2022/3	FY2023/3	3月期 FY2024/3	FY2025/3	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	27,081	24,631	29,456	26,544	26,378	34,945		
受注高	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	10,336	9,082	9,781	8,717	9,523	9,786		
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	37,417	33,713	39,237	35,262	35,901	44,732		
⊕ 80	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	80,433	72,785	79,205	69,630	72,466	71,541		
受注残高 高	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	15,362	14,911	16,031	13,470	15,660	15,123		
[HJ —	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	95,796	87,697	95,236	83,101	88,127	86,664		
	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	22,046	32,280	23,036	36,118	23,542	35,870		
売上高 高	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,580	9,532	8,661	11,278	7,333	10,323		
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194		
举	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,314	7,824	4,449	8,722	4,031	8,297		
営 業利 益	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	768	1,497	1,220	1,905	549	1,838		
-m:	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136		
営の	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%	17.1%	23.1%		
OP Margin 営業利益率	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%	7.5%	17.8%		
率 3.	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%	14.8%	21.9%		

# Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

		12 / <del></del> -	7 -									
		会計期間 Fi	scal Year		四半期 Quarter							
(百万円) Million Yen	2022年 2023年 3月期 3月期 FY2022/3 FY2023/3		2024年	2025年	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
		3月期 FY2024/3	3月期 FY2025/3	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194		
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	17,753	24,757	17,960	27,609	18,468	27,411		
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,873	17,054	13,738	19,787	12,407	18,783		
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	7,790	7,732	8,067	9,159	7,825	8,647		
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136		
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	287	39	539	55	133	309		
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	41	531	-422	534	252	-69		
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,329	8,829	6,632	10,148	4,462	10,515		
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	10	4,483	0	0	3	85		
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	-	157	0	-	2,103		
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,339	13,312	6,474	10,148	4,465	8,498		
法人税等合計 Total Income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	754	3,310	1,870	2,596	1,228	2,090		
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	31	6	29	39	7	25		
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,554	9,996	4,574	7,512	3,229	6,382		
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share(Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	87.89	247.09	113.07	185.67	79.77	157.32		
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-	-		

# Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

	(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(2Q末) FY2026/3(2Q)
	現金及び預金 Cash and cash equivalents	40,080	36,782	54,541	55,384
Current 流動!	売上債権※1 Accounts Receivable※1	43,403	42,801	39,809	37,036
sht As	在庫 Inventories	53,482	67,225	69,513	68,837
t Assets 資産	その他 Others	7,005	7,022	5,477	3,907
	合計 Total	143,972	153,831	169,341	165,166
固定資産合計	Total Fixed Assets	65,060	71,693	68,610	73,249
総資産 Tota	al Assets	209,032	225,524	237,952	238,415
流量の	買入債務※2 Accounts Payable※2	22,359	17,845	16,665	16,194
Current Liabilities 流動負債	その他 Others	28,588	28,156	30,268	29,940
債S →	合計 Total	50,947	46,002	46,933	46,135
固定負債合計	Total long-term liabilities	12,057	21,094	14,789	12,276
負債合計 T	otal Liabilities	63,004	67,097	61,723	58,412
純資産合計	Total Net Assets	146,028	158,427	176,229	180,003
負債・純資産	合計 Total Liabilities and Net Assets	209,032	225,524	237,952	238,415
有利子負債合	마류+ Total interest-bearing debt	14,191	25,171	20,084	17,282
自己資本比率	Equity Ratio(%)	69.0%	69.4%	73.2%	74.8%
自己資本利益	李 ROE(%)	17.3%	12.9%	15.5%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む Incl. Electronically recorded monetary claims ※2: 電子記録債務を含む Incl. Electronically recorded obligations-operating

# Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) <b>(Million Yen)</b>	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(2Q末) FY2026/3(2Q)
研究開発費 R&D expenses	8,542	9,042	10,354	5,531
設備投資 Capex	9,725	11,602	10,245	6,905
滅価償却費(のれんの償却を除く) Depreciation(excl. Amortization of goodwill)	3,832	4,673	5,105	2,657

(百万円)(Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2025年3月期(2Q末) FY2026/3 2Q
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	1,000	4,892	28,824	16,837
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,421	-10,563	2,541	-7,337
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-7,421	-5,671	31,365	9,500
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-2,174	1,616	-13,991	-8,498
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	625	755	404	-158
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	40,036	36,736	54,516	55,359

(人数)(# of People)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(2Q末) FY2026/3(2Q)
正社員合計 Total regular employees	2,468	2,658	2,767	2,891
臨時從業員 年間平均雇用人員数 (※1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,258	1,225	1,258	1,310
従業員合計 (※1) Number of employees	3,726	3,883	4,025	4,201

